

半导体测试技术相关项目实施方案

目录

序言	3
一、土建工程说明	3
(一)、建筑工程设计原则	3
(二)、半导体测试技术项目工程建设标准规范	4
(三)、半导体测试技术项目总平面设计要求	6
(四)、建筑设计规范和标准	7
(五)、土建工程设计年限及安全等级	8
(六)、建筑工程设计总体要求	9
(七)、土建工程建设指标	10
二、产品规划	11
(一)、产品规划	11
(二)、建设规模	13
三、半导体测试技术概述	14
(一)、半导体测试技术项目名称及建设性质	14
(二)、半导体测试技术项目承办单位背景分析	15
(三)、战略合作单位	16
(四)、半导体测试技术项目提出的理由	16
(五)、半导体测试技术项目选址及用地综述	17
(六)、土建工程建设指标	18
(七)、设备购置	19
(八)、产品规划方案	20
(九)、原材料供应	21
(十)、半导体测试技术项目能耗分析	22
(十一)、环境保护	23
(十二)、半导体测试技术项目建设符合性	24
(十三)、半导体测试技术项目进度规划	27
(十四)、投资估算及经济效益分析	28
(十五)、报告说明	29
(十六)、半导体测试技术项目评价	30
四、半导体测试技术项目建设地方案	32
(一)、半导体测试技术项目选址原则	32
(二)、半导体测试技术项目选址	33
(三)、建设条件分析	34
(四)、用地控制指标	35
(五)、用地总体要求	36
(六)、节约用地措施	37
(七)、总图布置方案	38
(八)、运输组成	39
(九)、选址综合评价	40
五、半导体测试技术项目风险概况	41
(一)、政策风险分析	41
(二)、社会风险分析	42

(三)、市场风险分析	44
(四)、资金风险分析	45
(五)、技术风险分析	46
(六)、财务风险分析	47
(七)、管理风险分析	49
(八)、其它风险分析	50
(九)、社会影响评估	51
六、工艺技术分析	55
(一)、半导体测试技术项目建设期原辅材料供应情况	55
(二)、半导体测试技术项目运营期原辅材料采购及管理	56
(三)、半导体测试技术项目工艺技术方案	57
(四)、设备选型方案	58
七、安全经营规范	60
(一)、消防安全	60
(二)、防火防爆总图布置措施	61
(三)、自然灾害防范措施	62
(四)、安全色及安全标志使用要求	63
(五)、电气安全保障措施	64
(六)、防尘防毒措施	65
(七)、防静电、触电防护及防雷措施	66
(八)、机械设备安全保障措施	67
(九)、劳动安全保障措施	68
(十)、劳动安全卫生机构设置及教育制度	69
(十一)、劳动安全预期效果评价	70
八、节能方案分析	71
(一)、用能标准和节能规范	71
(二)、能耗状况和能耗指标分析	72
(三)、节能措施和节能效果分析	73
九、社会影响分析	75
(一)、社会影响效果分析	75
(二)、社会适应性分析	76
(三)、社会风险及对策分析	78
十、环境和生态影响分析	79
(一)、环境和生态现状	79
(二)、生态环境影响分析	81
(三)、生态环境保护措施	82
(四)、地质灾害影响分析	84
(五)、特殊环境影响	84

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/385141122201011144>